

## Tecnología Multilayer y funciones adicionales para el G100



Con el objetivo de reducir tamaños ( adaptandolo a la nueva Gabineteria Plástica ) y también mejorar su performance con respecto a inmunidad a interferencias electromagneticas , se ha lanzado la nueva Versión 3.00 del Modulo G100 fabricada en un PCB de tecnología Multilayer ( 4 capas) , el que ademas tiene funciones adicionales como ser la implementación del Protocolo Cem-Gp que permite un control total sobre el Panel de Alarma por SMS y también se ha sumado la posibilidad de mostrado de contenido de la memoria interna del G100 por medio de la función J2 .